

# 粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人 (主承销商 ):广发证券股份有限公司  
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年10月13日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;中国金融新闻网,网址 www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址 www.jjkb.cn;中国日报网,网址 www.chinadaily.com.cn ),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

- 一、上市概况

1、股票简称:粤芯半导体

2、股票代码:301660

3、首次公开发行后总股本:287,823,7397 万股 (超额配售选择权行使前);295,513,3397 万股 (超额配售选择权全额行使后)

4、首次公开发行股票数量:51,264.6000 万股 (超额配售选择权行使前);58,954.2000 万股 (超额配售选择权全额行使后),本次公开发行全部为新股,无老股转让
- 二、风险提示

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市上的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%,公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

本次发行后,公司总股本为 287,823,7397 万股 (超额配售选择权行使前)、295,513,3397 万股 (超额配售选择权全额行使后),其中,无限售条件的流通股数量为 24,378.4639 万股,占发行后总股本的比例为 8.47% (超额配售选择权行使前)、8.25% (超额配售选择权全额行使后),公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为 12.01 元 / 股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

(四) 发行市销率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023 年),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)”。截至 2026 年 9 月 18 日 (T-4 日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 73.18 倍。

截至 2026 年 9 月 18 日 (T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

| 证券代码       | 证券简称   | T-4日<br>股票收盘价<br>(元/股) | T-4日<br>市值<br>(亿元) | 2025年营业收入<br>(亿元) | 对应市销率<br>(倍) |
|------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 688961.SH  | 中芯国际   | 122.00                 | 10,445.96          | 673.23            | 15.52        |
| 688347.SH  | 华虹宏力   | 234.00                 | 4,512.68           | 172.91            | 26.10        |
| 688469.SH  | 芯联集成-U | 8.72                   | 730.97             | 81.80             | 8.94         |
| 688249.SH  | 晶晨集成   | 36.75                  | 821.28             | 108.85            | 7.54         |
| 688172.SH  | 燕微微    | 46.91                  | 669.70             | 18.33             | 36.53        |
| 平均值 (剔除极值) |        |                        |                    |                   | 14.52        |

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2026 年 9 月 18 日 (T-4 日)。

注 1:市销率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成。

注 2:市销率平均值计算剔除了极值 (燕微微)。

本次发行价格为 12.01 元 / 股,对应的市销率为:

1、11.00 倍 (每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

2、13.39 倍 (每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本 (超额配售选择权行使前)计算);

3、13.74 倍 (每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本 (超额配售选择权全额行使后)计算);

本次发行价格 12.01 元 / 股对应的发行人 2025 年未行使超额配售选择权时的摊薄后静态市销率为 13.39 倍,若全额行使超额配售选择权,则摊薄后静态市销率为 13.74 倍,低于可比上市公司 2025 年静态市销率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下:

与行业内其他公司相比,粤芯半导体在以下方面存在一定优势:

- 1、平台优势: 集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局

公司主要从事集成电路制造环节中的 12 英寸晶圆代工业务,具备集成电路、功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力,涵盖 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台。公司成立以来,紧密贴合模拟芯片行业产品类型多样化的产品特点,持续丰富自身产品组合,目前已具备较完整的成熟节点工艺制程,可为客户提供 180-55nm 等多个制程节点的特色晶圆代工服务,产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面,公司于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台。截至本年上市公司提示性公告签署日,公司的硅光工艺技术平台累计投产量已超过 7,000 片;根据 Frost & Sullivan 数据,截至 2026 年 4 月末,公司是中国大陆唯一具备 12 英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高速可插拔硅光光模块应用,与国际领先水平相当。同时,公司与业界先进水平保持同步,开展近封装光学 (NPO) 的工艺制造技术研发,目前正在导入 3.2T NPO 产品。未来,公司将进一步开展 65nm 硅光及光电融合工艺的研发和量产,实现从可插拔光模块向近封装光学 (NPO)、光电共封装 (CPO) 的演进,以满足市场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体工服务的集成电路制造企业。

2、模式优势:打造 终端、设计与制造”的协同优化模式

晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节,是半导体制造产业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和本成本优势,但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能 (如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性) 更依赖于工艺创新与器件优化,而非仅通过制程尺寸缩减,需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线,基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀,能够以高质量的标准,开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时,公司深度协同芯片设计公司及终端客户,推动终端、设计与制造协同优化的创新模式,共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案,积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求,增加

其产品差异化和竞争力,逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性,提升了公司的品牌影响力,奠定了公司未来持续快速发展的基础,是公司市场竞争优势的重要体现。

- 3、区位优势:践行 终端牵引设计,设计带动制造”的创新思路

粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一,汇聚智能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智能家电等万亿级产业集群,拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链基础。随着全球产业链的重构,中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显,终端定义需求,终端牵引设计,已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户,掌握市场动态,积极构建生态的区位优势,通过深度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业,打造紧密的产业联盟,打通从设计到制造,再到应用的关键环节,以高效协同、快速响应的服务模式,灵活的经营策略和充分的产能支持,满足客户的多样化需求,激发产业的创新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作,成功攻克硅基超声波指纹识别芯片的制造技术难题,实现了国内该领域的技术突破,打破境外厂商在该领域长期垄断地位,使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。目前,该创新方案已成功导入 VIVO、OPPO 等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

4、人才团队优势:国际化专业人才梯队与市场化管理机制,打造竞争活力

公司的技术及管理专家来自全球各地,具有多家国际知名半导体企业的任职经历,核心管理团队更拥有 20 余年的深厚行业积淀。公司具备强大的企业管理及技术研发能力,并已构建起合理的人才梯队。截至 2025 年 12 月 31 日,公司员工总数达 1,943 人,硕士及以上学历人员占比为 20.48%,拥有 3 年及以上半导体行业经验者超过 60%。

在治理结构方面,公司拥有多元化和专业化的股东背景,完善的公司治理结构、市场化的经营管理机制,赋予了公司高度的灵活性,使其能够快速响应市场需求变化,精准选择产品和发展路径,高效制定商业决策。此外,公司已对核心骨干员工实施了股权激励计划,这不仅显著提高了核心团队的稳定性,更有效激发了员工的创新创造活力,为公司人才优势的巩固与长期可持续发展奠定了坚实基础。

5、质量管理体系优势:构建完备的认证体系,保障市场口碑

公司已通过 ISO 9001、ISO 50001、ISO 14001、ISO 45001 等国际质量管理体系认证;瞄准车规产品产线质量控制要求,建立完善的生产参数控制及质量控制系统、失效模式与影响分析机制 (FMEA),并已通过车规生产产线质量管理体系 IATF 16949 认证;按照国际权威的德国汽车工业联合会过程审核标准 VDA6.3 要求,系统性构建面向车规级芯片的全生命周期质量管理体系。

一系列完备的质量管理体系和严格的质量控制标准,提升了公司生产经营的规范化水平,保障了公司晶圆代工服务的产品良率和交付质量,有助于公司建立和维护良好的市场口碑和品牌形象,获得客户的高度认可。

6、客户优势:携手境内外芯片设计龙头企业,夯实客户基础

公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累,主要客户涵盖境内外多家半导体行业上市公司和龙头企业,凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力,获得了市场的高度认可与良好

的行业口碑。截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计开发客户超过 200 家,覆盖境内外上市公司近 40 家,包括全球领先的芯片设计公司及多家细分领域行业龙头企业;全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大 MCU 芯片设计公司,以及多家显示驱动芯片、电源管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的模拟芯片领域,国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率 80%。

- 基于对公司研发能力、技术平台、产能支持、产品品质、服务配合度的认可,行业龙头企业与公司建立并维持了良好的合作关系。坚实的客户基础,推动公司产品平台的技术迭代和技术积累不断提升经营业绩和盈利能力。

(五) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,另需承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或券券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六) 本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(七) 净资产收益率下降的风险

本次公开发行股票募集资金到位后,公司的净资产规模将有一定幅度的增长,由于募集资金投资项目存在一定的建设周期,产生效益需要一定的时间和过程,本次发行完成后,短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。
- 三、联系方式

(一) 发行人:粤芯半导体技术股份有限公司

法定代表人:陈道

联系地址:广州市黄埔区凤凰五路 28 号

联系人:董事会办公室

电话:020-62322134

(二) 保荐人 (主承销商 ):广发证券股份有限公司

法定代表人:林传辉

联系地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人:资本市场部

电话:020-66336596、020-66336597

(三) 联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:朱健

联系地址:中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号

联系人:资本市场部

电话:021-38032666

发行人:粤芯半导体技术股份有限公司  
保荐人 (主承销商 ):广发证券股份有限公司  
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司  
2026年10月12日

# 广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人 (主承销商 ):中信建投证券股份有限公司

- 特别提示

广州通则康威科技股份有限公司 (以下简称“通则康威”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股 (A股)并在创业板上市 (以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)同意注册 (证监许可 [2026]1878号)。

发行人与本次发行的保荐人 (主承销商)中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”或“保荐人 (主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币26.88元/股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值26.9551元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额182.2500万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”)相结合的方式。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,606.2000万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,038.8000万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,645.0000万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

通则康威于2026年10月9日 (T日)利用深交所交易系统

- 网上定价初始发行“通则康威”股票1,038.8000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2026年10月13日 (T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下获配投资者应根据《广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026年10月13日 (T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年10月13日 (T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人 (主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

- 网下发行人部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% (向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人 (主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人 (主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 (按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存

- 托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人 (主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为13,967,054户,有效申购股数为108,519,756,000股,配号总数为217,039,512个,配号起始号码为000000000001,截止号码为0000217039512。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,446.64575倍,高于100倍,发行人和保荐人 (主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20% (向上取整至500股的整数倍,即729.0000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,877.2000万股,占本次公开发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,767.8000万股,占本次公开发行数量的48.50%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0162901214%,有效申购倍数为6,138.68967倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人 (主承销商)定于2026年10月12日 (T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2026年10月13日 (T+2日)公布网上摇号中签结果。

发行人:广州通则康威科技股份有限公司  
保荐人 (主承销商 ):中信建投证券股份有限公司  
2026年10月12日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2026-043

百合花集团股份有限公司董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 王迪明先生的基本情况

公司于2026年10月9日收到股东王迪明先生的告知函,因自身资金需求,计划自本公告发布之日起15个交易日后的每个月内通过集中竞价方式减持其所持公司无限售流通股股份不超过364,400股,不超过其持股总数的25%,约占公司总股本0.1404%,价格依据市场价格确定。

一、减持计划的基本情况

1.减持计划的主要内容

2.本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。

3.截至本公告披露日,公司不存在重大负面事项和重大风险。

(一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(二)其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持行为》等相关法规、法规和规范性文件的相关规定。王迪明先生在减持计划实施期间,将严格遵守相关法律法规、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会  
2026年10月12日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2026-036

精华制药集团股份有限公司  
关于季德胜蛇药片新增带状疱疹适应症  
获得国家药品监督管理局药物临床试验审批的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,精华制药集团股份有限公司 (以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》 (受理号:CXZL2600062;通知编号:2026LP03037),公司季德胜蛇药片增加功能主治用于带状疱疹 (带状疱疹)的临床试验申请获得批准。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

产品名称:季德胜蛇药片

申请事项:境内生产药品注册临床试验 (已上市药品中药品增加功能主治)

受理号: CXZL2600062 (2026年7月17日受理)

通知编号: 2026LP03037

申请人: 精华制药集团股份有限公司

申报阶段: 临床试验

审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品临床试验申请符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于带状疱疹 (带状疱疹)的临床试验。

批准日期: 2026年10月8日

二、药品的其他情况

带状疱疹 (Herpes Zoster, HZ) 是由潜伏于体内的水痘-带状疱疹病毒 (Varicella-Zoster Virus, VZV) 再激活引起的感染性皮肤病,临床表现为沿单侧周围神经分布的簇集性水疱,常伴有显著的神经病理性疼痛。该病多见于中老年人及免疫功能低下人群,发病率随年龄增长而升高。带状疱疹后神经痛 (PHN) 为其最常见的并发症,部分患者疼痛可持续数月甚至更长时间,对睡眠、情绪及生活质量影响较大。

带状疱疹属中医“蛇头疮”“缠腰火丹”等范畴,多因肝郁化火、脾虚内湿、感受毒邪、致湿热火毒蕴结肌、经络阻滞所致。季德胜蛇药片是临床常见证型之一,治疗多以清肝泻火、利湿解毒为常法。现代医学治疗以尽早、足量、足疗程应用抗病毒药物为核心,并配合镇痛、营养神经等对症治疗。

季德胜蛇药片系公司已上市中药品种,批准文号为国药准字Z22020048,规格为每片重0.4g。现行功能主治为“清热解毒,消肿止痛。用于毒蛇咬伤、虫咬皮炎”。本次季德胜蛇药片拟新增功能主治用于带状疱疹 (带状疱疹),系在季德胜蛇药片“清热解毒,消肿止痛”功能基础上开展的适应症拓展研究。按照《药物临床试验质量管理规范》要求,本品将按照药品研发的一般规律程序开展 I、II 期临床试验来进一步验证其临床价值。

三、对公司的影响及风险提示

季德胜蛇药片为公司现有已上市品种,本次获证事项系已上市药品中药品增加功能主治的临床试验申请获得批准,不会对当前经营业绩产生重大影响。由于新药研发具有投入大、长周期、高风险的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,风险高,药品审评审批时间、审批结果及后续研发进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。

带状疱疹为临床常用药物包括阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦等,生产企业众多,在中医药治疗领域,清肝泻火、利湿解毒类品种在临床应用和零售渠道均具有较为广泛的市场基础。季德胜蛇药片拟新增功能主治用于带状疱疹,需在与现有适应症及上述既有功能主治的疗效对比研究的基础上,开展临床试验。

根据药物研发经验,临床试验研究存在一定风险。临床试验失败及结果易变 (包括但不限于) 试验失败、受试者招募困难、临床试验的安全性及有效性受影响,研发情况具有很强的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。特此公告。

精华制药集团股份有限公司  
董事会  
2026年10月12日